JP 01-115162

1/9/1
DIALOG(R)File 347:JAPIO
(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.
02817562 **Image available**

THIN FILM TRANSISTOR AND MANUFACTURE THEREOF

PUBLISHED: 01-115162 [J P 1115162 A]
PUBLISHED: May 08, 1989 (19890508)

INVENTOR(s): HIRAO TAXASHI

SETSUNE KENTARO YOSHIDA TETSUHISA KAMATA TAKESHI

APPLICANT(8): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [000582] (A Japanese Company

or Corporation), JP (Japan)
APPL. NO.: 62-271865 [JP 87271865]

FILED: October 29, 1987 (19871029)
INTL CLASS: [4] H01L-029/78; H01L-027/12

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R011 (LIQUID CRYSTALS); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive

Resins); R096 (ELECTRONIC MATERIALS -- Glass Conductors); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS)

JOURNAL: Section: E, Section No. 803, Vol. 13, No. 356, Pg. 17, August

09, 1989 (19890809)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce any leakage current while improving the heat resistance by a method wherein the optical forbidden band width (Eg) of an amorphous semiconductor is specified to exceed 1.9 eV i.e. Eg>=1.9 eV.

CONSTITUTION: An opaque gate electrode 2 is formed and then a gate insulating film 3, an amorphous silicon carbide or amorphous silicon nitride layer 4 of Eg>=1.9 eV and a passivation insulating film 5 are successively formed on a glass substrate 1. Next, the overall surface is coated with a light sensitive resin film 6 and then the film 6 is exposed by rear side exposure process from the rear side of the glass substrate 1 to leave the same pattern as that of the gate electrode 2 for removing the passivation film 5 using the pattern as a mask. Finally, III or V group ion is implanted using the passivation film 5 as a mask to form a source drain region. Through these procedures, any leakage current can be reduced while improving the heat resistance.

1/9/1
DIALOG(R)File 347:JAPIO
(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.
02817562 **Image available**

THIN FILM TRANSISTOR AND MANUFACTURE THEREOF

PUB. NO.: 01-115162 JP 1115162 A]

PUBLISHED: May 08, 1989 (19890508)

INVENTOR(s): HIRAO TAKASHI

SETSUNE KENTARO YOSHIDA TETSUHISA KAMATA TAKESHI

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [000582] (A Japanese Company

or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 62-271865 [JP 87271865]

FILED: October 29, 1987 (19871029)

INTL CLASS: [4] H01L-029/78; H01L-027/12

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)
JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive

Resins); R096 (ELECTRONIC MATERIALS -- Glass Conductors);
R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS)

JOURNAL: Section: E, Section No. 803, Vol. 13, No. 356, Pg. 17, August

09, 1989 (19890809)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce any leakage current while improving the heat resistance by a method wherein the optical forbidden band width (Eg) of an amorphous semiconductor is specified to exceed 1.9 eV i.e. Eg>=1.9 eV.

CONSTITUTION: An opaque gate electrode 2 is formed and then a gate insulating film 3, an amorphous silicon carbide or amorphous silicon nitride layer 4 of Eg>=1.9 eV and a passivation insulating film 5 are successively formed on a glass substrate 1. Next, the overall surface is coated with a light sensitive resin film 6 and then the film 6 is exposed by rear side exposure process from the rear side of the glass substrate 1 to leave the same pattern as that of the gate electrode 2 for removing the passivation film 5 using the pattern as a mask. Finally, III or V group ion is implanted using the passivation film 5 as a mask to form a source drain region. Through these procedures, any leakage current can be reduced while improving the heat resistance.

?

砂日本国特许伊(JP)

10 特許出職公開

平1-115162 母公開特許公報(A)

MINL CI.

說別記号

庁内整理書号

@公鵝 平成1年(1989)5月8日

H 01 L

311

Z-7925-5F 7514-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全3頁)

菩膜トランジスタ及びその製造方法 公発明の名称

> **1047** 图 52-271865

職 昭62(1987)10月29日 HI CO

の発明 者 雄 太 郎 の発 明 老 ជា 槄 久 **⊕€** 蚒 砂発 明 産 松下電話產業株式会社

大阪府門真市大字門第1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪/打門真市大字門賞1006書地 松下電器產業株式会社內 大阪府門其前大字門真1006番地 松下電器電票株式会社內 大阪府門其市大字門真1006番地

大阪府門頁市大字門真1005番地 松下電器產業株式会社內

む出 野 の代 理 人 舟班士 星野 促可

外1名

1. 塩明の名称

洋包トランジスタ及びその重視方法

- (1) シリコンを一主要な縁處元為とし、非品 役式高は支充性度とする発信トランジスクにおい て、前記半進体の光学的健康守備(Ba)が Eg=1.9。V以上であることを特徴とする深度ト ランジスタ。
- (2) 上記非基準確保材料がアモルファスシリ コンカーパイト、アモルファスクリコンナイトラ イドのいずれかであるがを特殊とする特許科学の 電筒項(1)式に記載の食器トランジスタ。
- (3) ガラス鉄板上に、光を透過させないゲー ト促催を形成した後、ゲート低級額。 Eg≥1.9e Vの非路仗平準体折、パッシペーショ ン絶数所を成決意味する工程と、しかる世帯光位 領島雑型を強有した後、舞蹈ガラス基礎英語から の智道潜水消で、前部感光性横麻波域を導光し。

ゲートは任と四一パメーンを痩びされる工程と、 このパターンをマスクとして胃染パッシベーショ ン腔を耽乏する工程と、雑乱パッシペーション以 をマスクどして、岩炭或いはVMイオンを導入し、 ソース・ドレイン保護を思慮する工程とを含むこ とを特殊とする浮像トランジスタの質適方品。

3、 希明のお祖な許明

(確認上の何川分野)

4.免収は設品テレビ取締数トランジスタアレイ 事に利指される頑蟻トランジスを及びその当辺方 沈に貫する。

(世界の弦楽)

ほ 単形 ユテレビ用の 様 終トランジスタとして ボ いられているものとしてはアモルファスシリコン も用いたものが代表的である。第2回に本意明と 対比すべ意記点の選子得違を新してある。NIGr をゲート組織37とする逆スチガ線造の高路トラン ジスタの頭渡辺である。11はガラスな底で、13は •~ 818:8 (水类化ナモルファスンリコンナイ トライド)、14163~51:36(水晶化アモルファ

沿周平1-115162 (2)

スンリコン)既でこれらはプラズマCVD強性を 用いて運動的に成長させている。15はオーミック コンタクト用のの*o-SI: 北武で、16はTI/ N.Cc電板である。ソース・ドレイン電板となる 15、15は前頭背面等光を用いている。

(強弱が解決しようとする阿維森)

育記の従来の柱所に乗いて、行習弊光致を用いて自己室立向にソース・ドレインを展立するとき、 犬は解記でモルファスシリコンsーS (Nを通過 してそのよ節の感光技術関値感を感光する必要が ある。

しかし、遊信アモルファスシリコンa-51の先子的禁止が課は1.7~1.8 a V であるから、通信用いられている路光複数の光報で増光性調整練数を増えされるためには延移機の発光が必要でスループットが提出で扱い。このたの3-51 14の超さを100~200人の無く得くしてできるだけ過激する光度を多くするようにしている。しかし、あまり得くするとV、やドレイン電波の序覧性等に問題がででくる。

ーション値をマスクとして、可能式いはY塊イオ ンを誇入し、ソース・ドレイン領域を形成する工 性とを有する方位である。

(海 用)

(9:油頭)

....

近代別として SICを用いた場合について説明

本有限は上記問題点を解決するためのもので、 ソース・ドレイン前のリーク環境の抗議あるいは 耐熱性向上等のための手度。 研究をイする得談ト ランジスタ及びその製造方法を提供することを見 防とするものである。

(問題点を解決するための手段)

-- -

本意明は、上記月的を連成するために、シリコンセー京要な課成元単とし、非無質予算体を通性 対とする再級トランジスタにおいて、海口単級体 の光学的対比可能(Ba)がは4=1,9。Y以上と するものである。

また、本意明の製造が減は、ガラス基但上に、 光を調査をいかート機械を形成した後、ゲート機械を形成した後、パット機械を形成である。 リスペーンをとは対力を減失が減する工程と、しかる後の大性制度を設めて、特別がラスを のが関連した後、特別ガラスを では、ゲートを指して、179~ンを現在の では、このパターンをマスクとして耐なパンツス

ずる。返し頃人において1はガフス花似、2はゲ 一トとなるCr地様である。ゲート電視2を選択 彦成章。何えはブラズマCVD語でゲート地筆質 となるシリコン選化(シリコンナイトライド、SN) 説3も2958人、彼鳥射となる»ーS]の(アモルフ プスンリコンカーパイド) 馬4 を800人及びパッシ ペーション型となるシリコン耳代数(S#) 5 & 3600人省级的に形成する。光学的媒本华哲兄aが 1.fe V以上であり発素順となる SIC 条道セプラ ズマのVD池又はそのカプラズマCVD海で、桝 えばSiH。とGH。用いて形成することができる。 レかる後、金属に確光性質耐管器を安全部に物布 した後、ガラス裏質例から。南起ゲート産塩でも マスクとして光まを頂いて信望鏡頭分を選光し、 泊13月日に示すように確認ゲート増展2と同一形 状に研究被域&のパターン5。を見存させたま(市 1回8)、胃疫パターン8=もマスクとしてパッシ ペーション四S を海火時に放済して頭5のパター ン5×足の成する(第1後の)。しかる後、雑姓パ ターン Gaを株工後、残存するパッシベーション

特開平1-115162(3)

図パリーン58をマスクとしてイオンシャワード
ーピング語によりりンPを導入し、ソース・ドレ
イン A なって、 B 1 質
見に示すごとくアモルファスンリコンカーパイド
- S1Cの B 製 域を形成する。その後、例えばアルミニウムを形成でする。その後、例えばアルミニウムを形成でし、ソース・ドレイン領域すの。 なお、オーミック 他を下するため、 那1 質の でも、アモルファスンリコンスンリコンスートライド- S1C 夏イド*- S1の大学のコンスンリコンスートライド カー S1の大学的 は の の スンリコンスート B 1 の 大学の スシリコンスート B 1 の 大学の スシリコンスト B 1 の 大学の スシリコンスート B 1 の 大学の B 2 に B 3

(頂旗の物集)

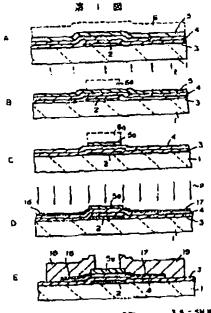
本角内の特殊トランジェッによれば、青田卓光 にて確実にソース・ドレインを移成することがで 力、ゲート鉄域と内で単便のパッシベーション選 を飛存し、それをマスクとしてアモルファスシリ コンコーバイドa ~ 51C 等の非品質額に不適待を 導入することができるため、ゲート電視とソース・ドレイン組織との選なりによる音楽がなくなり、 省生存品による音楽器を始外ができる。

又本元明の製造方法によれば、質問保光込が工程に容易に用いられるため、工程数の知識化にもつながるだけでなく、光学的禁止者類が大きく半準体調を担いるため、リーク推進の減少、詳算下での創業性、更にアモルファスシリコンカーバイド。一 51 C において特に書意版の向上がが可候となる。

4、 同道の簡単な規制

第1階は本発明の一支車輌における解観トラン ジスタの質剤プロセス所面面、第2間は従来の自己値位型4~81トランジスタの新返標である。

1 … ガラス基組、2 … ゲート共行 (Cr以後)、3 … ゲート地座階。4 … 。~ \$1C収、5 … パッンペーション以。 8 … 終光後日間独西。



1-893 2mcr @ 3,5 m SN 編 am510 優 G : 株皮性物場構成 b リンジーゲ



2

